

学生によるアイディアソン ～半導体と創る未来～

半導体の活用分野の一つである「フィジカルAI」をテーマに、3日間のアイディアソンを開催します！発表はSEMICON Japan*で行い、優秀チームには副賞もご用意しますので奮ってご参加ください！

*半導体産業における製造技術、装置、材料をはじめ、車やIoT機器などのSMARTアプリケーションまでをカバーするエレクトロニクス製造サプライチェーンの国際展示会

応募フォーム

締切: 10.16(金) 23:59

2026.

Day 1 11.20 (金) 16:30-20:30

Day 2 11.27 (金) 16:30-20:30

Day 3 12.10 (木) 9:30-13:00



テーマ	2030年を想定して「フィジカルAI」の活躍が期待される具体的な現場を選び、そこで必要な新しい製品を構想する
日時 /場所	Day 1 11.20 (金) 16:30-20:30 / オンライン (Teams) Day 2 11.27 (金) 16:30-20:30 / オンライン (Teams) Day 3 12.10 (木) 9:30-13:00 / SEMICON Japan@東京ビッグサイト 会議棟101
対象	理工系の大学 学部3年・4年生 (修士進学予定者 歓迎) 理工系の高専 本科4年・5年生 (専攻科進学予定者 歓迎)
副賞	結果に応じてLSTCより賞金、審査員企業より企業賞*を贈呈予定 (*工場/研究所見学の受け入れ、社員交流への招待など。詳細は今後決定します)
審査員	富士通株式会社、NTTドコモビジネス株式会社、ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社、Rapidus株式会社などから各1名予定 (さらに追加となる可能性がございます)

- 3日目の現地参加にかかる交通費は実費支給 (宿泊費の支給はございません)
- 応募多数の場合には抽選となる可能性がございますので、予めご了承ください。
- 抽選結果、参加確定のご案内は締切後1週間程度でご連絡いたします。交通手段のお手配はご参加確定後にお願いいたします。
- 複数人応募 (同一チームを希望する友人との応募) は最大3名まで、個人応募も可能です。複数人応募の方は代表者1名がまとめてご応募ください。
- 最終的なチームは、運営側で1チーム6名として編成いたします。

お問い合わせ



主催

技術研究組合 最先端半導体技術センター (LSTC)